

华海清科 (688120)

2023 年报&2024 年一季报点评：业绩高增，立足 CMP 不断完善产品线

买入 (维持)

2024 年 04 月 28 日

证券分析师 周尔双

执业证书：S0600515110002
021-60199784

zhouersh@dwzq.com.cn

研究助理 李文意

执业证书：S0600122080043
liwenyi@dwzq.com.cn

盈利预测与估值	2022A	2023A	2024E	2025E	2026E
营业总收入 (百万元)	1,649	2,508	3,534	4,470	5,164
同比 (%)	104.86	52.11	40.92	26.46	15.54
归母净利润 (百万元)	501.60	723.75	1,087.79	1,381.69	1,580.54
同比 (%)	152.98	44.29	50.30	27.02	14.39
EPS-最新摊薄 (元/股)	3.16	4.55	6.84	8.69	9.94
P/E (现价&最新摊薄)	51.43	35.64	23.71	18.67	16.32

投资要点

- 业绩高增，CMP 设备持续放量：**2023 年公司实现营业收入 25.08 亿元，同比+52.11%，其中 CMP 设备销售营业收入 22.78 亿元，同比+59.2%，其他营业收入 2.30 亿元，同比+5.55%；归母净利润 7.24 亿元，同比+44.29%；扣非归母净利润 6.08 亿元，同比+60.05%。2023 年 Q4 营业收入 6.68 亿元，同比+29.54%，环比+10.23%；归母净利润 1.6 亿元，同比+0.7%，环比-15.79%。2024Q1 公司实现营业收入 6.8 亿元，同比+10.4%；归母净利润 2.02 亿元，同比+4.27%；扣非归母净利润 1.72 亿元，同比+2.78%。
- 盈利能力稳定，期间费用率总体下降：**2023 年公司毛利率为 46.02%，同比-1.71pct，其中 CMP 设备销售毛利率 46.02%，同比-1.63%，其他毛利率 45.98%，同比-2.24%；销售净利率为 28.86%，同比-1.56pct；期间费用率为 21.83%，同比-2.79pct，其中销售费用率为 5.38%，同比-0.7pct，管理费用率（含研发）为 17.81%，同比-1.42pct，财务费用率为-1.35%，同比-0.68pct。2024Q1 公司毛利率为 47.92%，同比+1.27pct；销售净利率为 29.72%，同比-1.75pct；期间费用率为 22.02%，同比+3.32pct，其中销售费用率为 5.96%，同比+0.81pct，管理费用率（含研发）为 17.53%，同比+2.86pct，财务费用率为-1.46%，同比-0.34pct。
- 存货&合同负债略有增长：**截至 2023 年底公司合同负债为 13.28 亿元，同比+1.85%，存货为 24.15 亿元，同比+2.29%；经营活动净现金流为 6.53 亿元，同比+2501.04%。截至 2024 年 Q1 末公司合同负债为 12.26 亿元，同比-8.11%，存货为 27.32 亿元，同比+18.49%；2024 年 Q1 公司经营活动净现金流为 1.68 亿元，同比-136.29%。
- 立足 CMP 设备不断完善产品线，公司成长空间持续打开：**1) CMP 设备：在逻辑、DRAM 存储、3D NAND 存储芯片等领域的成熟制程均完成了 90%以上 CMP 工艺类型和工艺数量的覆盖度，同时公司积极开拓先进封装、大硅片、化合物半导体等市场，市场空间持续拓宽；2) 减薄设备：12 英寸超精密晶圆减薄机 Versatile-GP300，满足 3DIC 对超精密磨削、CMP 及清洗的一体化工艺需求，在客户端验证顺利，并于 2023 年 5 月向集成电路龙头企业成功出货，填补了国内芯片装备行业在超精密减薄技术领域的空白。同时，公司开发的针对后道封装领域的 12 英寸晶圆减薄贴膜一体机已取得某集成电路封装测试龙头 Demo 订单；3) 清洗、膜厚测量等设备：首台 12 英寸单片终端清洗机出机发往国内大硅片龙头企业进行验证，核心技术指标已满足客户要求。FTM-M300DA 金属薄膜厚度测量设备已实现小批量出货，已在高端制程完成部分工艺验证；4) 后服务：随着公司 CMP 设备保有量的不断攀升，耗材零部件、7 区抛光头维保服务等业务量也会相应提升，关键耗材维保及技术服务将成为公司新的利润增长点；5) 晶圆再生：已实现双线运行，大幅提高了再生工艺水平和客户供应能力，获得多家大生产线批量订单并实现长期稳定供货，有望持续放量。
- 盈利预测与投资评级：**考虑到设备交付节奏，我们基本维持公司 2024-2025 年归母净利润为 10.9/13.8 亿元，预计 2026 年归母净利润为 15.8 亿元，当前市值对应动态 PE 分别为 24/19/16X。基于公司较高的成长性，维持“买入”评级。
- 风险提示：**下游资本开支下滑、美国制裁影响、新品产业化不及预期。

股价走势



市场数据

收盘价(元)	162.31
一年最低/最高价	145.21/404.25
市净率(倍)	4.49
流通 A 股市值(百万元)	18,347.99
总市值(百万元)	25,796.48

基础数据

每股净资产(元,LF)	36.14
资产负债率(% ,LF)	40.89
总股本(百万股)	158.93
流通 A 股(百万股)	113.04

相关研究

《华海清科(688120)：2023 年中报点评：CMP 设备持续放量，业绩实现高速增长》

2023-08-29

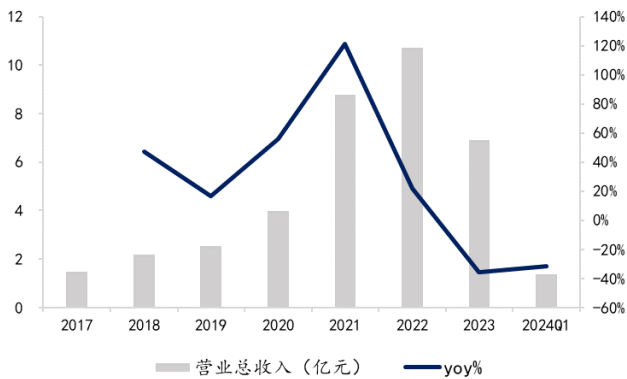
《华海清科(688120)：2022 年&2023 年一季报点评：CMP 设备持续快速放量，业绩实现高速增长》

2023-04-25

1. 业绩高增，CMP 设备持续放量

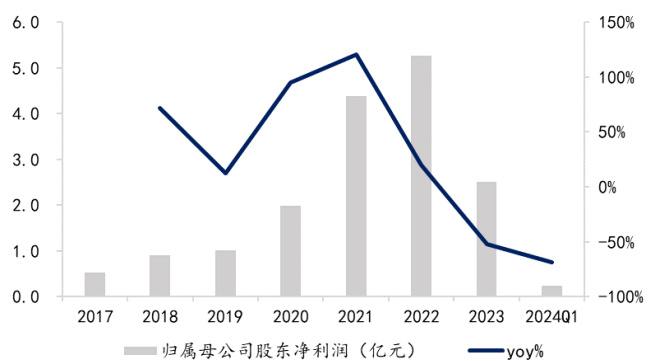
2023 年公司实现营业收入 25.08 亿元，同比+52.11%，其中 CMP 设备销售营业收入 22.78 亿元，同比+59.2%，其他营业收入 2.30 亿元，同比+5.55%；归母净利润 7.24 亿元，同比+44.29%；扣非归母净利润 6.08 亿元，同比+60.05%。2023 年 Q4 营业收入 6.68 亿元，同比+29.54%，环比+10.23%；归母净利润 1.6 亿元，同比+0.7%，环比-15.79%。2024Q1 公司实现营业收入 6.8 亿元，同比+10.4%；归母净利润 2.02 亿元，同比+4.27%；扣非归母净利润 1.72 亿元，同比+2.78%。

图1：2023 年公司实现营业收入 25.08 亿元，同比+52.11%



数据来源：Wind，东吴证券研究所

图2：2023 年公司归母净利润 7.24 亿元，同比+44.29%



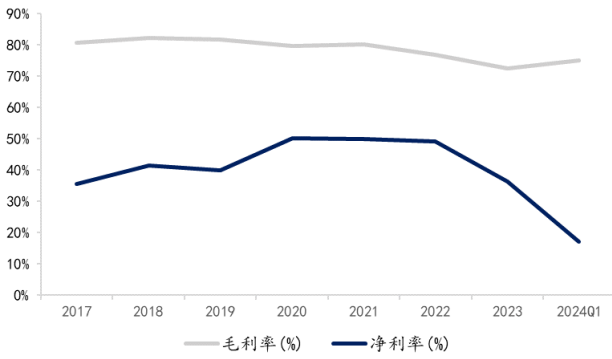
数据来源：Wind，东吴证券研究所

2. 盈利能力稳定，期间费用率总体下降

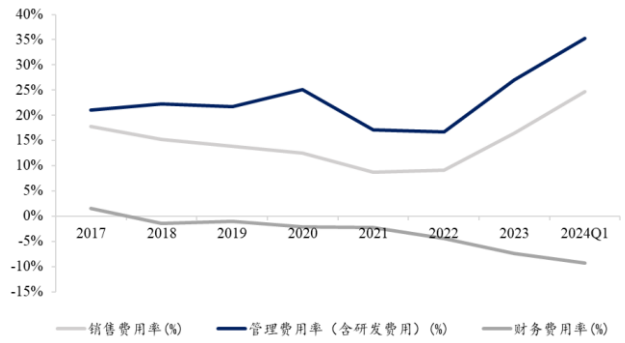
2023 年公司毛利率为 46.02%，同比-1.71pct，其中 CMP 设备销售毛利率 46.02%，同比-1.63%，其他毛利率 45.98%，同比-2.24%；销售净利率为 28.86%，同比-1.56pct；期间费用率为 21.83%，同比-2.79pct，其中销售费用率为 5.38%，同比-0.7pct，管理费用率（含研发）为 17.81%，同比-1.42pct，财务费用率为-1.35%，同比-0.68pct。2024Q1 公司毛利率为 47.92%，同比+1.27pct；销售净利率为 29.72%，同比-1.75pct；期间费用率为 22.02%，同比+3.32pct，其中销售费用率为 5.96%，同比+0.81pct，管理费用率（含研发）为 17.53%，同比+2.86pct，财务费用率为-1.46%，同比-0.34pct。

图3：2023 年公司毛利率为 46.02%，同比-1.71pct

图4：2023 年公司期间费用率为 21.83%，同比-2.79pct



数据来源: Wind, 东吴证券研究所



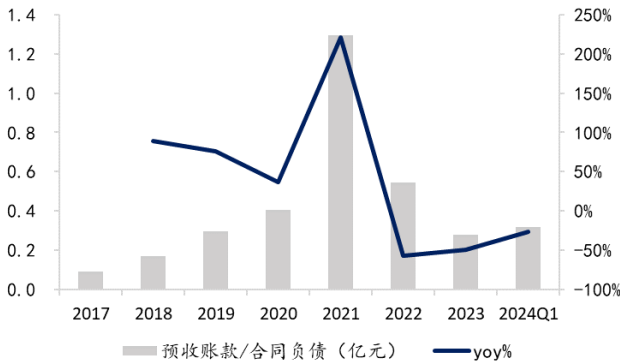
数据来源: Wind, 东吴证券研究所

3. 存货&合同负债略有增长

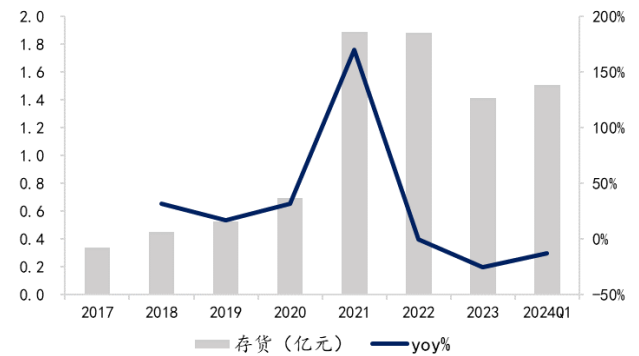
截至 2023 年底公司合同负债为 13.28 亿元, 同比+1.85%, 存货为 24.15 亿元, 同比+2.29%; 经营活动净现金流为 6.53 亿元, 同比+2501.04%。截至 2024 年 Q1 末公司合同负债为 12.26 亿元, 同比-8.11%, 存货为 27.32 亿元, 同比+18.49%; 2024 年 Q1 公司经营活动净现金流为 1.68 亿元, 同比-136.29%。

图5: 截至 2023 年底公司合同负债为 13.28 亿元, 同比 +1.85%

图6: 截至 2023 年底公司存货为 24.15 亿元, 同比 +2.29%



数据来源: Wind, 东吴证券研究所



数据来源: Wind, 东吴证券研究所

4. 立足 CMP 设备不断完善产品线, 公司成长空间持续打开

1) CMP 设备: 在逻辑、DRAM 存储、3D NAND 存储芯片等领域的成熟制程均完成了 90%以上 CMP 工艺类型和工艺数量的覆盖度, 同时公司积极开拓先进封装、大硅片、化合物半导体等市场, 市场空间持续拓宽; 2) 减薄设备: 12 英寸超精密晶圆减薄机 Versatile-GP300, 满足 3D IC 对超精密磨削、CMP 及清洗的一体化工艺需求, 在客户

端验证顺利，并于 2023 年 5 月向集成电路龙头企业成功出货，填补了国内芯片装备行业在超精密减薄技术领域的空白。同时，公司开发的针对后道封装领域的 12 英寸晶圆减薄贴膜一体机已取得某集成电路封装测试龙头 Demo 订单；3) 清洗、膜厚量测等设备：首台 12 英寸单片终端清洗机出机发往国内大硅片龙头企业进行验证，核心技术指标已满足客户要求。FTM-M300DA 金属薄膜厚度测量设备已实现小批量出货，已在高端制程完成部分工艺验证；4) 后服务：随着公司 CMP 设备保有量的不断攀升，耗材零部件、7 区抛光头维保服务等业务量也会相应提升，关键耗材维保及技术服务将成为公司新的利润增长点；5) 晶圆再生：已实现双线运行，大幅提高了再生工艺水平和客户供应能力，获得多家大生产线批量订单并实现长期稳定供货，有望持续放量。

5. 盈利预测与投资评级

考虑到设备交付节奏，我们基本维持公司 2024-2025 年归母净利润为 10.9/13.8 亿元，预计 2026 年归母净利润为 15.8 亿元，当前市值对应动态 PE 分别为 24/19/16X。基于公司较高的成长性，维持“买入”评级。

6. 风险提示

下游资本开支下滑、美国制裁影响、新品产业化不及预期。

华海清科三大财务预测表

资产负债表 (百万元)					利润表 (百万元)				
	2023A	2024E	2025E	2026E		2023A	2024E	2025E	2026E
流动资产	7,685	10,611	12,222	13,951	营业总收入	2,508	3,534	4,470	5,164
货币资金及交易性金融资产	4,587	5,846	6,568	7,835	营业成本(含金融类)	1,354	1,863	2,354	2,720
经营性应收款项	507	467	559	610	税金及附加	18	11	13	15
存货	2,415	4,081	4,836	5,215	销售费用	135	205	255	294
合同资产	11	0	0	0	管理费用	143	212	257	284
其他流动资产	165	217	259	291	研发费用	304	406	505	568
非流动资产	1,432	1,375	1,317	1,257	财务费用	(34)	(3)	(16)	(23)
长期股权投资	131	131	131	131	加:其他收益	196	205	223	207
固定资产及使用权资产	699	736	720	679	投资净收益	53	53	67	77
在建工程	200	100	50	25	公允价值变动	(17)	0	0	0
无形资产	68	73	79	84	减值损失	(32)	(3)	(2)	(1)
商誉	0	0	0	0	资产处置收益	0	0	0	0
长期待摊费用	0	1	2	3	营业利润	790	1,096	1,390	1,589
其他非流动资产	334	334	334	334	营业外净收支	0	(8)	(8)	(8)
资产总计	9,117	11,986	13,539	15,208	利润总额	790	1,088	1,382	1,581
流动负债	2,635	4,414	4,582	4,669	减:所得税	66	0	0	0
短期借款及一年内到期的非流动负债	210	310	390	440	净利润	724	1,088	1,382	1,581
经营性应付款项	902	1,531	1,871	2,086	减:少数股东损益	0	0	0	0
合同负债	1,328	2,235	1,883	1,632	归属母公司净利润	724	1,088	1,382	1,581
其他流动负债	196	337	438	510	每股收益-最新股本摊薄(元)	4.55	6.84	8.69	9.94
非流动负债	964	964	964	964	EBIT	719	837	1,085	1,283
长期借款	473	473	473	473	EBITDA	792	903	1,153	1,351
应付债券	0	0	0	0	毛利率(%)	46.02	47.29	47.32	47.34
租赁负债	0	0	0	0	归母净利率(%)	28.86	30.78	30.91	30.61
其他非流动负债	491	491	491	491	收入增长率(%)	52.11	40.92	26.46	15.54
负债合计	3,600	5,378	5,546	5,633	归母净利润增长率(%)	44.29	50.30	27.02	14.39
归属母公司股东权益	5,518	6,609	7,993	9,575					
少数股东权益	0	0	0	0					
所有者权益合计	5,518	6,609	7,993	9,575					
负债和股东权益	9,117	11,986	13,539	15,208					

现金流量表 (百万元)					重要财务与估值指标				
	2023A	2024E	2025E	2026E		2023A	2024E	2025E	2026E
经营活动现金流	653	1,153	624	1,191	每股净资产(元)	34.72	41.58	50.29	60.25
投资活动现金流	(579)	36	50	60	最新发行在外股份(百万股)	159	159	159	159
筹资活动现金流	421	70	47	15	ROIC(%)	11.78	12.32	13.36	13.26
现金净增加额	495	1,260	721	1,267	ROE-摊薄(%)	13.12	16.46	17.29	16.51
折旧和摊销	73	66	68	69	资产负债率(%)	39.48	44.87	40.97	37.04
资本开支	(340)	(16)	(16)	(16)	P/E(现价&最新股本摊薄)	35.64	23.71	18.67	16.32
营运资本变动	(138)	12	(801)	(424)	P/B(现价)	4.68	3.90	3.23	2.69

数据来源:Wind,东吴证券研究所,全文如无特殊注明,相关数据的货币单位均为人民币,预测均为东吴证券研究所预测。

免责声明

东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司及作者不对任何人因使用本报告中的内容所导致的任何后果负任何责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

在法律许可的情况下，东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明出处为东吴证券研究所，并注明本报告发布人和发布日期，提示使用本报告的风险，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

东吴证券投资评级标准

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的），北交所基准指数为北证 50 指数），具体如下：

公司投资评级：

- 买入：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在 15% 以上；
- 增持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于 5% 与 15% 之间；
- 中性：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于 -5% 与 5% 之间；
- 减持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于 -15% 与 -5% 之间；
- 卖出：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在 -15% 以下。

行业投资评级：

- 增持：预期未来 6 个月内，行业指数相对强于基准 5% 以上；
- 中性：预期未来 6 个月内，行业指数相对基准 -5% 与 5%；
- 减持：预期未来 6 个月内，行业指数相对弱于基准 5% 以上。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议。投资者买入或者卖出证券的决定应当充分考虑自身特定状况，如具体投资目的、财务状况以及特定需求等，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

东吴证券研究所
苏州工业园区星阳街 5 号
邮政编码：215021

传真：（0512）62938527

公司网址：<http://www.dwzq.com.cn>